• 計畫中文名稱	新穎性熱融黏造粒法之開發與應用研究(III)		
• 計畫英文名稱	Development of Novel Thermal Granulation and Application Study (III)		
• 系統編號	PC9308-1816	• 研究性質	基礎研究
• 計畫編號	NSC93-2320-B038-003	• 研究方式	學術補助
• 主管機關	行政院國家科學委員會	• 研究期間	9308 ~ 9407
• 執行機構	台北醫學院藥學系		
• 年度	93 年	• 研究經費	615 千元
• 研究領域	藥學		
• 研究人員	許明照		
• 中文關鍵字	--		
• 英文關鍵字	--		
• 中文摘要	查無摘要		
• 英文摘要	查無摘要		